

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2013-11-02

# 广东风华高新科技股份有限公司 2012 年度报告摘要

## 1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	风华高科	股票代码	000636
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	-		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈绪运	刘艳春	
电话	0758-2844724	0758-2844724	
传真	0758-2865223	0758-2865223	
电子信箱	000636@china-fenghua.com	000636@china-fenghua.com	

## 2、主要财务数据和股东变化

### (1) 主要财务数据

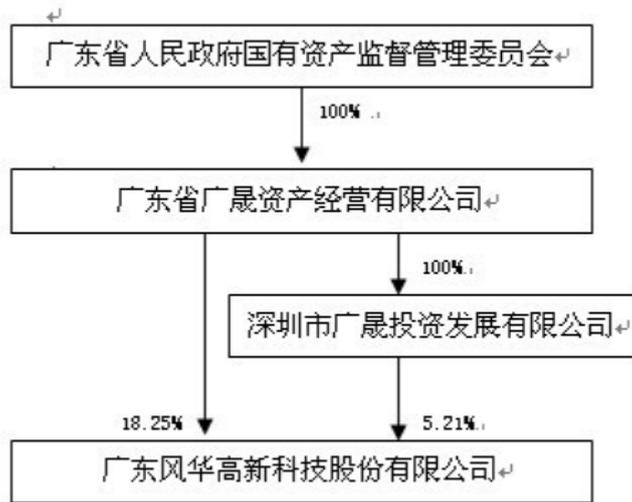
	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	2,084,568,003.47	2,081,893,700.76	0.13%	2,194,177,871.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,231,558.90	164,569,299.29	-55.5%	231,957,827.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,772,601.59	89,194,109.77	-86.8%	209,785,463.37
经营活动产生的现金流量净额(元)	116,994,334.01	252,492,146.38	-53.66%	457,442,519.32
基本每股收益(元/股)	0.1	0.25	-60%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.1	0.25	-60%	0.35
加权平均净资产收益率(%)	3.17%	7.09%	下降 3.92 个百分点	9.64%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	3,278,866,647.37	3,309,533,664.12	-0.93%	3,564,791,943.87
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,146,331,616.28	2,254,933,533.75	-4.82%	2,439,024,290.57

### (2) 前 10 名股东持股情况表

报告期股东总数	97,218	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	93,577
前 10 名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省广晟资产经营有限公司	国家	18.25%	122,484,170	0	质押	61,000,000
深圳市广晟投资发展有限公司	国有法人	5.21%	34,984,561	0		
深圳市加德信投资有限公司	境内非国有法人	1.31%	8,760,785	0		
广东粤财创业投资有限公司	国有法人	1.22%	8,162,091	0		
肇庆市华利达投资有限公司	境内非国有法人	1.09%	7,330,000	0	质押	7,330,000
肇庆市盈信创业投资有限公司	境内非国有法人	0.72%	4,808,000	0		
张健良	境内自然人	0.39%	2,599,097	0		
肇庆市艺宏科技开发有限公司	境内非国有法人	0.28%	1,875,000	0		
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.25%	1,704,080	0		
深圳科金源投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.23%	1,533,908	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市广晟投资发展有限公司（以下简称“深圳广晟”）系广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）全资子公司；公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(1) 主营业务分析

报告期，公司坚持“主业突出，适度多元化”发展规划，主营元器件产业在整体市场下滑的状况下总体保持了相对平稳的发展，成功抵御了大幅杀跌的价格战及国内经营成本上升的冲击，特别是公司核心的片式阻容元件产品，仍维持了良好的市场空间及盈利水平；依托大股东在矿业领域的优势，公司首次布局海外资源性资产，成功认购澳大利亚黄金勘探上市公司Hawthorn Resources Limited（中文译名：霍索恩资源有限公司）增发股份，成为其第一大股东，迈出了进军资源性产业的第一步；公司继续加快对主业的投资，

报告期在新建厂房及产品技改扩产项目上投入资金1.61亿元，0402、0201MLCC、0201片式电阻器、0402片式电感等技术改造扩产项目进展顺利；在新产品研发及量产方面，应用4G（TD-LTE）通信基站的微波介质陶瓷滤波器产品已投放市场，介质厚度1.2um、电介层数400层的高容量MLCC开始量产，01005片式电阻器01005进入试产；在经营管理方面，公司以开展内控规范专项工作为契机，优化公司内控和关键环节管理，预防经营管理风险；针对人工成本上升及缺工问题，公司狠抓工作效率及加快提升设备自动化水平；针对价格战的影响，公司以保客户保市场份额为前提，加大对高毛利及新产品的营销力度，取得了明显的成效，本年度公司主营产品片式电容器和片式电阻器销量同比上升了13%和9%，元器件销售量达到1,121亿只。

但是行业整体的严重不景气，导致公司主导产品全年开工率仅为5-7成，半导体测试封装和磁性材料板块出现较大幅亏损，在产品价格下跌及成本上升的双重影响下，公司主营业务利润降幅较大，净利润降幅超过50%。报告期，公司实现营业收入为20.85亿元，同比增长0.13%；实现利润总额为8,066.27万元，同比下降57.70%，归属于母公司所有者的净利润为7,323.16万元，同比下降55.50%。2012年末，公司总资产为32.79亿元，归属于母公司所有者权益为21.46亿元。

## (2) 费用（单位：元）

费用项目	2012年	2011年	同比增减（%）
销售费用	52,990,121.46	48,733,129.76	8.74%
管理费用	221,391,532.72	243,557,987.64	-9.10%
财务费用	14,718,816.26	21,601,996.41	-31.86%
资产减值损失	17,709,190.62	7,922,585.81	123.53%
所得税费用	10,384,460.27	25,627,061.41	-59.48%

报告期，公司全年累计财务费用同比下降31.86%，主要系报告期公司汇兑损益减少及银行借款利率下降所致；

报告期，公司全年累计资产减值损失同比增加123.53%，主要系报告期公司计提存货跌价准备增加所致；

报告期，公司全年累计所得税费用同比下降59.48%，主要系报告期公司利润总额下降所致。

## (3) 现金流（单位：元）

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,769,368,880.34	1,884,418,575.25	-6.11%
经营活动现金流出小计	1,652,374,546.33	1,631,926,428.87	1.25%
经营活动产生的现金流量净额	116,994,334.01	252,492,146.38	-53.66%
投资活动现金流入小计	1,243,843,292.33	66,444,146.76	1,772.01%
投资活动现金流出小计	1,317,729,214.91	233,639,398.67	464.00%
投资活动产生的现金流量净额	-73,885,922.58	-167,195,251.91	55.81%

筹资活动现金流入小计	398,138,111.63	338,965,032.39	17.46%
筹资活动现金流出小计	423,963,684.10	483,611,205.92	-12.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-25,825,572.41	-144,646,173.53	82.15%
现金及现金等价物净增加额	17,156,553.36	-60,605,162.45	128.30%

**相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：**

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少53.66%，主要系报告期公司主营业务利润下降所致；

报告期，公司投资活动现金流入及流出较上年同期大幅增加，主要系公司将购买短期银行理财产品纳入投资活动所致；

报告期，公司投资活动产生的现金流量净额同比增加55.81%，主要系报告期公司对外投资金额减少及收回投资收到的现金增加所致；

报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加82.15%，主要系报告期公司借款及吸收投资收到的现金增加所致；

报告期，公司现金及现金等价物净增加额同比增加128.30%，主要系报告期公司投资活动及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

**报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 主营业务构成情况（单位：元）**

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电子元器件制造业	1,487,823,658.60	1,183,056,569.50	20.48%	-10.84%	-5.27%	-4.67%
配套及其他贸易	572,096,795.33	565,465,181.24	1.16%	45.63%	45.13%	0.34%
分产品						
电子元器件	1,484,044,639.87	1,180,692,832.54	20.44%	-10.81%	-5.29%	-4.64%
一般贸易	572,814,548.87	566,090,026.77	1.17%	46.72%	46.21%	0.34%
分地区						
境内	1,794,107,402.77	1,537,043,230.58	14.33%	6.92%	13.75%	-5.14%
境外	265,813,051.16	211,478,520.16	20.44%	-30.69%	-26.35%	-4.68%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

**(5) 资产项目重大变动情况（单位：元）**

	2012年末	2011年末	比重增减(%)	重大变动说明
--	--------	--------	---------	--------

	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	367,049,744.71	11.19%	313,613,566.83	9.48%	1.72%	不适用
应收账款	321,267,132.71	9.8%	304,266,922.76	9.19%	0.61%	不适用
存货	342,406,186.92	10.44%	367,517,793.92	11.1%	-0.66%	不适用
长期股权投资	214,249,049.05	6.53%	193,565,216.28	5.85%	0.68%	不适用
固定资产	1,139,550,738.19	34.75%	1,100,476,983.00	33.25%	1.50%	不适用
在建工程	163,835,520.50	5%	178,530,966.98	5.39%	-0.39%	不适用

#### (6) 负债项目重大变动情况 (单位: 元)

	2012年		2011年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	313,032,930.56	9.55%	187,000,000.00	5.65%	3.9%	不适用

#### (6) 核心竞争力分析

公司是目前国内片式元器件规模最大、元件产品系列配套最齐全的具备国际竞争力的电子元件企业，MLCC及片式电阻器全球十大企业之一。公司围绕新型电子元件及其相关的信息基础产品，实施纵向一体化战略和相关多元化战略，前向关联发展了以电子浆料、瓷粉、磁性材料为主的电子功能材料系列产品，环向关联发展了以新型电子元件专用设备、表面贴装设备为主的专用设备系列产品，纵向发展的产品包括了MLCC、片式电阻器、片式电感器、陶瓷滤波器、半导体器件、厚薄膜集成电路、压敏电阻、热敏电阻、铝电解电容器、圆片电容器等10大系列产品，年产规模达2,000亿只，构建了电子元件、电子材料和电子专用设备“三位一体”的产业体系，形成了产品系列齐备、关联发展、协调并进的发展格局，拥有完整的从材料、工艺到新产品研发的产品链和为客户提供整体配套和一站式采购服务的能力。

报告期，公司申请专利41项，获授权专利37项。

#### (7) 公司未来发展的展望

**公司所处行业的发展趋势:** 公司主营产品应用于几乎所有领域的电子整机产品，受益于全球智能手机、平板电脑、超级本等智能终端的高速增长态势，同时中国推动“城镇化”将拉动各种家电、智慧城市建设、智能交通等需求的增长，从而为新型小型化的元器件市场的持续增长奠定了基础。移动互联网、云计算、物联网、移动支付等新兴领域的发展，为电子信息产业不断带来新的发展机遇。电子元件作为基础性产品，特别是应用于移动产品及新兴产业的新型电子元件，未来将持续保持较高的成长性。

**公司所处行业面临的市场竞争格局:** 近年来，全球同行企业中韩国企业发展迅猛，日本、台湾及中国企业扩产相对放缓，在规模扩充及技术提升的同时，产品价格持续大幅下跌，导致部分同行企业出现亏损。根据目前的竞争格局判断，未来几年行业内将出现重新洗牌的格局，强者恒强，弱者面临被淘汰及并购的

可能。

**未来发展策略：**公司致力成为全球一流电子信息基础产品整合配套供应商的发展目标不变，将继续以“主业突出、适度多元化”为发展策略，坚定信心，持续加大对主营小型及片式化、应用于移动通信、物联网及各种新兴产业的元器件的研发及产能的投入，加大对半导体器件、厚薄膜集成电路，汽车电子、通信、电源、网络、传感模块产品的投入力度，扩大规模竞争力，持续优化产品结构和客户结构，增强市场综合竞争力，做大做强主业；同时依托大股东的优势，继续布局战略性新兴产业及资源性产业，扩大业务范围，推进公司适度多元化发展，增强公司抵御单一行业周期性风险的能力。

**对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险：**

A、虽然全球及国内经济有复苏迹象，但由于公司产品与房地产产业链关联度较大，国内房地产的持续调控仍将对公司产品市场形成打压。

B、公司面对的国际竞争对手在技术及规模上均具有强大的实力，在价格及技术的持续竞争中，公司仍处于劣势，公司须加大在技术及产能上的投入。

C、由于国内人力成本的持续上升，包括操作工的用工紧张，造成公司人力成本上升，对产品盈利水平影响较大，公司须考虑降低人力成本的对策，包括提升产品线自动化水平，寻求更低人力成本的区域，否则按目前的用工量再扩产难以为继。

**公司新年度的经营计划：**据市场研究机构数据显示，2013年电子行业有望步入复苏，根据公司目前的竞争力状况、新厂房及项目投入进度，以及对市场及行业竞争形势的分析，公司2013年经营状况仍将保持平稳增长，产品产销量将增加，营业收入预计为21亿元。2013年，公司主要工作举措为：

一是公司产业平台建设方面：上半年投入使用2.43万平方米的敏感元件新厂房，加快敏感元件的产能扩充及市场投放，年内设计月产200亿只产能，片式电阻器的新厂房部分投入使用，将加快片式电阻器及MLCC的扩产进度，片式电感器、集成电路封装及其他元件的扩产也将按计划推进。

二是公司资本平台建设方面：公司将在积极做好现有澳洲黄金项目的同时，利用目前全球资源性资产低迷的时机，继续寻求资源性产业（主要为贵金属）的投资机会；依托有效资源和渠道，推进行业相关的购并和项目投资，包括在PE及金融领域的投资。

三是公司研发平台建设方面：继续完善公司各产品研发平台、总部研究院及国家级实验室平台的建设，持续加大研发投入，2013年的重点仍将是应用于手机、4G通信、物联网传感、LED照明、太阳能领域的元器件及模块的研发。

#### 4、涉及财务报告的相关事项

**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

与上年度财务报告相比，公司报告期会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

**(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

报告期内，公司未发生重大会计差错更正及追溯重述的情形。

**(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

2012年2月，公司完成控股子公司肇庆海特电子有限公司和肇庆鼎磁电子有限公司的工商注销登记手续，故报告期不将其纳入合并范围。

2012年6月，公司全资子公司风华高新科技（香港）有限公司投资1万港币新设立全资子公司--风华矿业投资控股（香港）有限公司，从2012年6月起，本公司将风华矿业投资控股（香港）有限公司纳入报表合并范围。

**(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

不适用。

广东风华高新科技股份有限公司

法定代表人：钟金松

二〇一三年四月十九日